

## 반도체 후공정 소부장기업 지원 「2025 SEDEX 인천공동관」 참가기업 모집 공고

인천테크노파크에서는 인천 반도체 후공정 소부장 기업의 국내·외 판로 개척 및 거래선 발굴을 위해 「2025 SEDEX 인천공동관」을 운영 및 지원하고자 참가기업을 모집하오니 많은 관심과 신청 바랍니다.

2025년 4월 1일  
인천테크노파크원장

### I 모집 개요

#### ○ 행사 개요

- 가. 모 집 명 : 2025 SEDEX 인천공동관 참가기업 모집
- 나. 모집대상 : 인천 반도체 후공정 소부장기업 4개사 내외
- 다. 지원대상
  - 인천 소재 반도체 후공정 소부장기업(공고일 기준 본사가 인천인 기업)
  - 인천반도체포럼 회원사(공고일 기준)
- 라. 모집기간 : 2025. 4. 1.(화) ~ 4. 9.(수)
- 마. 지원내용 : 2025 SEDEX 전시회 인천공동관 참가비(부스비, 기본 집기비용 등) 지원

### II 전시회 개요

- 가. 명 칭 : 2025 SEDEX ([https://www.sedex.org/public\\_html/index.asp](https://www.sedex.org/public_html/index.asp))
- 나. 기 간 : 2025. 10. 22.(수) ~ 10. 24.(금) / 3일간
- 다. 장 소 : Coex Hall C&D1
- 라. 주 최 : 한국반도체산업협회
- 마. 규 모 : 참가업체 280개사 700부스
- 바. 참관객 : 삼성전자, SK하이닉스 등 반도체제조기업 및 샤오미, 화웨이 등 글로벌 전자제품 제조기업 등 관련 종사자 60,000명
- 사. 참가사 : 메모리 반도체, 시스템 반도체, 장비/부분품, 재료, 설비, 센서 등 반도체 관련기업

아. 2024년 전시회 개최 결과

**행사** : 제26회 반도체대전 (SEDEX, Semiconductor Exhibition)

**장소** : COEX Hall C&D1 (3F)  
\* 한국전자전 : Hall A&B (1F)

**기간** : 2024년 10월 23일(수)-25일(금)

**규모** : 280개사 700부스  
\* 한국전자산업대전 800개사 2,000개부스 36,007㎡

**관람** : 55,553명  
\* 한국전자산업대전(A~D홀) 64,341명 (6% 증가)

**주관** : 한국반도체산업협회, 한국반도체연구조합

**후원** : SK하이닉스, 삼성전자, 램리서치, 어플라이드머티리얼즈, 시놉시스

[SEDEX 2024 결과 보고서 >](#)

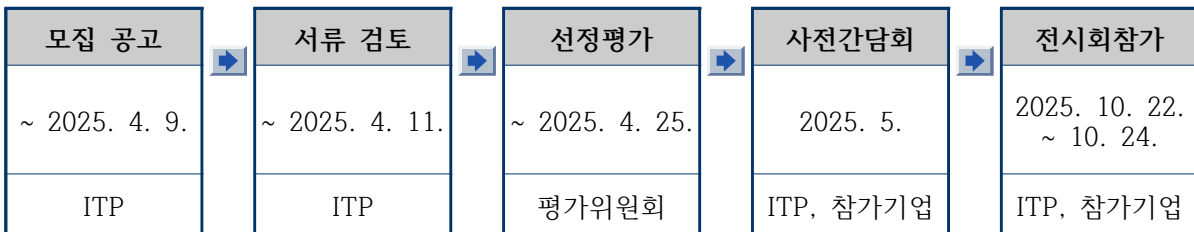
**III 인천공동관 운영계획**

가. 인천공동관 운영규모 : 4개사 내외(7개 부스 예정)  
 - 기업별 2개 이내 부스 공간 제공 (기본 부스 크기 : 3m(가로) × 3m(세로))

나. 지원내용  
 - 인천공동관 운영에 따른 참가비(부스 임차료, 기본 집기비용 등) 지원  
 ※ 운반비, 기본 집기비용 외 비용 등은 기업 부담

부스(예시)	지원 내용
	- 독립부스 참가 지원 : 부스 임차비, 설치비, 인테리어, 기본 집기비품 등  - 개별 부담 : 운반비, 추가 집기비품 및 이외 설치비용 등

다. 추진일정



**IV 선정 방법**

- 가. 평가기준 : 평가 합산점수에 가점을 반영한 최종점수 기준 고득점 순으로 선정(단, 최종 합산점수가 60점 미만인 기업은 선정제외)
- 나. 평가방법 : 기업에 제출한 신청서 및 기타자료를 기반으로 **서면평가** 실시
  - 인천테크노파크 「지원사업 평가 및 심의위원회 운영지침」에 따라 실시

평가항목		배점	평가 기준					평가자
기업 역량 (50점)	매출액	20	'23년도 매출액 기준					ITP
			매출액	1천억 이상 ~	500억 이상 ~ 1천억 미만	100억 이상 ~ 500억 미만	50억 이상 ~ 100억 미만	
	점수	20점	16점	12점	8점	4점		
	성장 가능성	20	- 기술, 제품의 사업성과 성장 가능성 - 공공 인증(예: 수출 유망기업, 우량기술기업, 벤처기업, 프론티어 기업 등) - 국내외 수상 이력					평가 위원회
	기술 역량	10	- 지적재산권(특허, 실용신안, 디자인 등) 보유 - 제품 및 기술의 국내외 인증 보유					
산업 연관성 (50점)	사업 연관성	20	- 전시회와 전시제품 간의 부합성 - 전시회 및 국내외 시장 성공 가능성 여부					
	사업 의지	20	- 전시회 참가 준비에 대한 계획성, 의지 - 홈페이지 구축(국문/외국어) - 카달로그 및 브로셔 등 홍보물 준비					
	기대 효과	10	- 전시회 참가에 따른 기대효과					
합 계		100						

- 평점산출 : 평가위원 점수 중 최고-최저점을 제외한 후 합산
- 동점일 경우 : **사업 연관성 → 성장 가능성 → 매출액 → 사업 의지 → 기술역량 → 기대효과** 순으로 고득점자 우선

**V 신청 방법**

- 가. 접수기한 : 2025. 4. 1.(화) ~ 4. 9.(수) 18:00 까지
- 나. 신청방법 : 이메일 접수 ( i-chip@itp.or.kr )
- 다. 문 의 처 : 녹색반도체센터 박용준 책임연구원 (032-260-0847)
- 라. 제출서류

구분	제출서류	비고
1	참가신청서 1부	양식[붙임]참조
2	사업자등록증	-
3	표준재무제표(또는 회계인 날인된 재무제표) : 2023년	-
4	국세, 지방세, 4대보험 완납 증명서(접수일 기준 7일 이내)	-
5	기업역량, 산업 연관성 평가 관련 증빙서류(해당 기업만 제출)	-
6	전시회 참가 관련 서약서	양식[붙임]참조
7	개인정보 수집·이용 및 제공 동의서	양식[붙임]참조

<제출시 유의사항>

- 제출서류는 평가 자료로 활용되므로, 공고문에 제시된 평가지표 등이 충분히 표현될 수 있도록 작성
- 신청서 및 제출서류는 반드시 지정양식을 사용하여 제출
- 신청기한 내, 제출서류가 누락된 경우 평가대상에서 제외될 수 있음

VI 기타 사항

- 가. 제출된 서류는 일체 반환하지 않음
- 나. 평가결과는 신청기업의 담당자에게 이메일로 통보
- 다. 제출한 서류 등 허위 사실이 확인될 경우, 지원이 취소될 수 있음
- 라. 제출서류가 누락된 경우 평가대상에서 제외될 수 있음
- 마. 사업 분야가 반도체 후공정 산업 분야와 무관하거나 제출서류가 미비한 경우, 기타 부적격 사유가 있는 경우 평가 대상에서 제외될 수 있음

붙임. 2025 SEDEX 인천공동관 참가신청서 및 기타 서류 양식 1부.